

MEDIA ALERT

10. SEPTEMBER 2026

Corning präsentiert auf der ECOC 2026 Neuheiten aus dem Bereich Kabel und Konnektivität für schnelleres und effizienteres Wachstum von KI-Netzwerken

WER: Führungskräfte und Experten von Corning Optical Communications

WAS: ECOC 2026 Präsentation

WANN: Konferenz: 20. – 24. September 2026 | Ausstellung: 21. – 23. September 2026

WO: Messe- und Kongresszentrum (FYCMA) Málaga, Spanien, Stand Nr. 1156

Corning Corning Optical Communications präsentiert auf der ECOC 2026 Neuheiten aus dem Bereich GlassWorks AI™ Solutions. Die Lösungen wurden entwickelt, um KI-Rechenzentrumsnetzwerke zu optimieren: Durch höhere Dichte, eine vereinfachte Implementierung sowie skalierbares Wachstum bei hohen Bandbreiten.

Im Mittelpunkt steht die Einführung des neuen Corning® Contour™ Form Micro Cable. Diese leistungsstarke Produktlösung erhöht die Glasfaserdichte in bestehenden Kabelwegen, verbessert die Kabelführung und beschleunigt die luftunterstützte Installation für Metro- und Langstreckenverbindungen zwischen KI-Rechenzentren.

Am Messestand Nr. 1156 werden Corning-Experten unter anderem folgende Innovationen vorstellen:

- **Neuheit: Corning® Contour™ Form Micro Cable**
Das neue Kabel erhöht die Glasfaserdichte in bestehenden Kabelwegen, verbessert die Kabelführung und beschleunigt die luftunterstützte Installation für Metro- und Langstreckenverbindungen zwischen KI-Rechenzentren.
- **Hochkapazitätslösungen für optische Konnektivität**
Zu sehen sind unter anderem die Corning® Multicore Fiber Solution sowie der MMC® Connector mit PRIZM® TMT Ferrule-Technologie. Diese Lösungen ermöglichen planbare, kontaktlose und hochdichte optische Konnektivität.
- **End-to-End-Lösungen für CPO und NPO**
Corning zeigt sein etabliertes Portfolio passiver Lösungen für Co-Packaged Optics (CPO) und Near-Packaged Optics (NPO). Diese unterstützen skalierbare KI-Rechenzentrumsinfrastrukturen mit hoher Bandbreite durch Glasfaserverbindungen bis zum Chip (Fiber-to-Chip).

Claude Echehamian, Senior Vice President und General Manager, Carrier Networks bei Corning, wird die ECOC 2026 besuchen und Corning am Messestand Nr. 1156 vertreten.

Für Anfragen zu Standführungen oder Gesprächen mit einem Experten zu den Technologien wenden Sie sich bitte bis spätestens 23. September um 15:00 Uhr an [Carolina Velasco](#), Verantwortliche für Unternehmenskommunikation bei Corning Optical Communications.

Weitere Informationen zu Cornings Innovationen auf der ECOC 2026 finden Sie auf der [Produktseite](#) sowie in der [Mediathek für Presseinformationen](#).

Medienkontakt:

Carolina Velasco

+49 1512 1054165

velascoc@corning.com

Radina Ralcheva

+49 1516 4050332

ralchevar@corning.com

Über Corning:

Corning (www.corning.com) ist einer der weltweit führenden Innovatoren in der Materialforschung. Seit 175 Jahren nutzt Corning sein Fachwissen in den Bereichen Spezialglas, Keramik und optische Physik, um neue Produkte zu entwickeln, die aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken sind. Nachhaltige Investitionen in Forschung und Entwicklung, eine einzigartige Kombination aus Material- und Prozessinnovationen sowie eine enge Zusammenarbeit mit Kunden zur Bewältigung komplexer technologischer Herausforderungen begründen den Erfolg des Unternehmens. Cornings Potential liegt in der Vielseitigkeit und den Synergien, die es dem Unternehmen ermöglichen, sich den verändernden Marktanforderungen anzupassen und gleichzeitig Kunden dabei zu helfen, sich neue Möglichkeiten in dynamischen Branchen zu erschließen. Zu Cornings Märkten zählen die optische Kommunikationstechnik, die mobile Unterhaltungselektronikbranche, die Flachbildschirmindustrie, die Automobilbranche und die Pharmaindustrie.